

附件 1

关于龙华区科技创新局政府性债务的情况说明

根据《深圳市财政局关于做好我市地方政府债券存续期信息公开工作的通知》要求，为进一步做好我区地方政府债务信息公开工作，自觉接受社会监督，有效防范地方政府债务风险，现将我局 2020 年地方政府债券存续期信息公开如下：

经财政部核批，我局发行 2020 年深圳市（龙华区）市政和产业园区基础设施专项债券（一期）-2020 年深圳市政府专项债券（六十七期）0.52 亿元，主要用于区产业园区基础设施建设项目，目前已全部支付完毕。

截至 2020 年 12 月底，债券对应项目建设进度具体如下：

龙华区第三代半导体产业园区基础设施改造提升项目 2020 年立项，项目总概算为 1.14 亿元，总体形象进度 80%，已完成砌体工程、水电安装及室内地面铺装。

截至 2021 年 5 月底，债券对应项目建设进度具体如下：

龙华区第三代半导体产业园区基础设施改造提升项目 2020 年立项，项目总概算为 1.14 亿元，总体形象进度 95%，已基本完成建设，正在组织项目验收，未正式投入运营。